池州华宇电子科技股份有限公司 chi zhou hisemi electronics technology co.,Ltd 焊线图纸 Bonding Diagram				客户代码 Customer No.	008	线图号 Drawing No.	HY-PX-008-804 A	
				产品名称 Product Type	Hy2	3P56	封装外型 PKG Type	SOP16L
焊线种类 Wire Type	焊线直径(μm) Wire Diameter	焊线根数 NO. of wire	焊线总长(μm) Total wire length	最长线长(μm) Longest wire length	散短线长(µm) Shortest wire length	塑封料型号(绿色环保) Compound Type (Green)		LF 载体尺寸 LF Pad Size
合金丝 Ag	20	18	32915	2028		首选(Preferred): CEL-1702HF 备选(Optional): EME-G630AY		SOP16L-8R (134*91mil²)-C8 (3400*2300um²)



